



HPM6800 系列

国产高性能图像显示微控制器

Rev 0.6

HPM6800 系列 MCU 是上海先楫半导体科技有限公司推出的一款高性能、专注图像显示的 RISC-V 内核微控制器。HPM6800 系列提供高性能 2.5D OpenVG GPU，支持 MIPI-DSI 或 LVDS 接口双屏显示，以及 MIPI-CSI 或 LVDS 双摄像头接口，同时提供高速 DDR2/DDR3/DDR3L 外扩大容量高速存储。

性能:

- RISC-V CPU 支持双精度浮点运算及强大的 DSP 扩展，主频超过 600 MHz，性能超过 3390 CoreMarkTM 和 1710 DMIPS。
- 32KB 高速缓存 (I/D Cache) 和高达 512KB 的零等待指令和数据本地存储器 (ILM / DLM)，加上 512KB 通用 SRAM，极大避免了低速外部存储器引发的性能损失。

增强图像系统:

- 2.5D OpenVG 1.1 GPU。
- 2 个 4 Lane MIPI-DSI/LVDS-Tx 显示接口。
- 2 个 2 Lane MIPI-CSI/LVDS-Rx 摄像头接口。
- LCD 控制器支持多图层 Alpha-blending。1920 × 1080 分辨率显示屏刷新率可达 60fps；
- 集成 JPEG 编解码器可实现快速 JPEG 编码和解码，减轻处理器负荷。

外扩存储:

- DDR 控制器，支持 DDR2-800、DDR3-1333，DDR3L-1333。
- 1 个串行总线控制器，支持 NOR Flash / HyperFlash，支持 NOR Flash 在线加密执行，提供扩展性和兼容性极高的程序空间。

- 2 个 SD/eMMC 控制器。

音频:

- 4 个 8 通道全双工 I2S 和 1 个数字音频输出。
- 多路语音和数字麦克风接口。

电源系统:

- 集成高效率 DCDC 转换器和 LDO，支持系统单电源供电，可动态调节输出电压实现性能-功耗平衡，兼顾了电源的灵活性，易用性和效率。
- 多电源域设计，灵活支持各种低功耗模式。
- 超低功耗待机。

丰富外设:

- 多种通讯接口：1 个内置 PHY 的高速 USB，1 个千兆以太网口，多达 8 路 CAN/CAN-FD 及丰富的 UART、SPI、I2C 等外设。

- 1 个 2MSPS 16 位高精度 ADC，配置为 12 位精度时转换率可达 4MSPS。

- 多达 36 路 32 位定时器，3 个看门狗和 RTC。

安全:

- 集成 AES-128/256, SHA-1/256 加速引擎和硬件密钥管理器。支持固件软件签名认证、加密启动和加密执行，可防止非法的代码替换、篡改或复制。
- 基于芯片生命周期的安全管理，以及多种攻击的检测，进一步保护敏感信息。
- 内建 Boot ROM，可以通过 USB 或者 UART 对固件安全下载和升级。

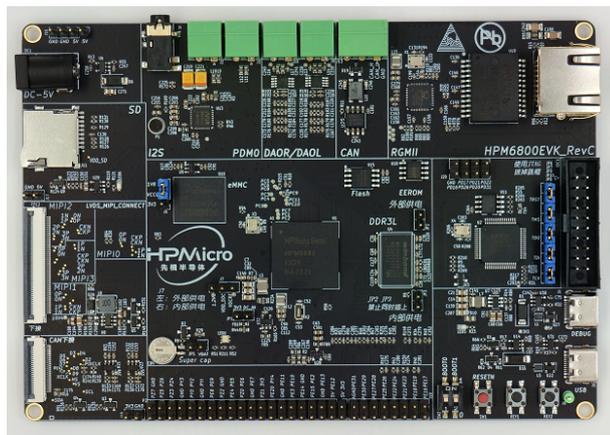
电源 DCDC SOC DCDC DDR LDOPMC LDO2V5 POR/BOR	内核 RISC-V CPU 0 32KB L1-I 32KB L1-D FPU DSP PLIC 256KB ILM 256KB DLM	通讯接口 UART x9 SPI x4 I2C x4 CAN FD x8 ENET 1000/100/10Mbps x1 USB HS w/ PHY x1
时钟 小数分频PLL x5 OSC 24M IRC 24M OSC 32K IRC 32K	多媒体 2.5D OpenVG GPU 2D图形加速 JPEG编解码 LCDC x2 CAM x2 MIPI-DSI/LVDS-Tx x2 MIPI-CSI/LVDS-Rx x2 I2S x4 数字音频输出 PDM-Mic 语音唤醒 音量合成器	定时器 32位通用定时器x9 模拟 16b SAR ADC 2MSPS x1 温度传感器
系统 DMAx2 WDG x3 MBX信箱 RTC JTAG调试	协处理器 FFT/FIR加速 CRC加速 输入输出 GPIO 快速GPIO	安全 EXIP 在线解密执行 AES/SHA/SM3/SM4 真随机数发生器 安全调试 密钥管理 产品生命周期管理 安全启动 加密/可信
内部存储器 高速RAM 512KB 外设RAM 32KB 备份RAM 8KB ROM 192KB OTP 4Kb	外部存储器 4b/8b 串行NOR/PSRAM x1 DDR2/DDR3/DDR3L SDIO/eMMC x2	

HPM6800 系列

基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器

产品型号	HPM68D4	HPM68D3	HPM6880	HPM6850	HPM6830
CPU 内核	600MHz				
片上内存	1024 KB SRAM				
片上闪存	4 MB	/			
DDR	内置 2Gb DDR3 SDRAM		DDR2-800, DDR3-1333, DDR3L-1333		
GPU	2.5D OpenVG GPU			/	/
图形	2D 图形加速 PDMA, JPEG 编解码				/
显示	2× 4 Lane MIPI-DSI/LVDS-Tx				/
摄像	2× 2 Lane MIPI-CSI/LVDS-Rx				/
音频	4× I2S, 8× PDM 麦克风, 数字音频输出, 语音唤醒				
安全加密	实时代码加密执行, AES128/256, SHA-1/256, TRNG, JTAG 保护, 安全启动				
USB	1 路高速 USB, 内置高速 PHY				
CAN	8× CAN FD				
UART/SPI/I2C	9× / 4× / 4×				
模拟	1×16b/2Msps (12b/4Msps) ADC				
封装	17×17 417 BGA P0.8				
温度范围	-40 ~ 125°C Tj / -40 ~ 105°C Ta				

开发套件:



软件和生态:

先楫半导体提供基于 BSD 许可证的 SDK, 包含了底层驱动、中间件和 RTOS, 如 lwIP/TinyUSB/FreeRTOS 等, 同时也会把 SDK 集成进活跃的开源项目, 如 RT-Thread/Zephyr。用户可以免费使用 Segger Embedded Studio for RISC-V 集成开发环境进行开发。与此同时, 先楫半导体也将为开发者提供基于 VS Code 的免费集成开发环境 HPM Studio 和 PC

桌面端图形化的 SoC 资源配置工具, 同合作伙伴一起推进高性能 MCU 生态发展。

SDK 在线文档:

https://hpm-sdk-zh.readthedocs.io/zh_CN/latest/

SDK github 仓库: https://github.com/hpmicro/hpm_sdk

SDK gitee 仓库: https://gitee.com/hpmicro/hpm_sdk

联系方式:

如需订购可邮件至: info@hpmicro.com

更多信息敬请访问: <https://www.hpmicro.com>

关注先楫半导体官方公众号:

